

Trento, 26 aprile 2022

OGGETTO: AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO ex art. 76 - D. Lgs. 50/2016 nella procedura aperta per la fornitura di una “linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio” da installare nel laboratorio Clean Room Detector della Fondazione Bruno Kessler per lo sviluppo della facility "3D Integration" nell’ambito del progetto “IPCEI Microelettronica” - CUP: B61B19000870005 – CIG 8801128894

Si comunica che il contratto avente ad oggetto la fornitura di una “linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio” da installare nel laboratorio Clean Room Detector della Fondazione Bruno Kessler, a seguito della procedura aperta aggiudicata all’operatore economico EVGroup Europe & Asia/Pacific GMBH, con sede legale in DI Erich Thallner Str. 1 - 4782 St. Florian am Inn, Austria, è stato stipulato in data 26 aprile 2022 per un importo contrattuale pari a Euro 1.539.000,00 oltre IVA.

Il presente avviso, inoltrato agli offerenti nella procedura in oggetto in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici sul sito “Amministrazione Trasparente” FBK al link:

<https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2021.11-Fornitura-di-una-linea-di-bonding-e-debonding>

Paola Angeli

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

(documento firmato in originale)